## 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 7月 4日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-196460

[ ST.10/C ]:

[JP2002-196460]

出 願 人 Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

2003年 4月11日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office





## IN THE UNITED STATES Pr.

"COFFICE

In re Application of

Yutaka TAKANO

Serial No.: 10/612,295

Filed: July 3, 2003

PRESSURE ABSORBING APPARATUS, For:

EJECTOR APPARATUS AND METHODS:

# CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. §119

The Assistant Commissioner of Patents Washington, DC 20231

Sir:

Under the provisions of 35 U.S.C. §119, Applicant files herewith a certified copy of Japanese Application No. 2002-196460, filed July 4, 2002, in accordance with the International Convention for the Protection of Industrial Property, 53 Stat. 1748. Applicant hereby claims priority under 35 U.S.C. §119 in accordance with the International Convention for the Protection of Industrial Property, 53 Stat. 1748.

Respectfully submitted,

David L. Tarnoff Attorney of Record Reg. No. 32,383

SHINJYU GLOBAL IP COUNSELORS, LLP 1233 Twentieth Street, NW, Suite 700 Washington, DC 20036 (202)-293-0444 10-30-03 Dated:

G:\10-OCT03-MSM\SE-US035026 Claim for Priority.doc

【書類名】 特許願

【整理番号】 J0091427

【提出日】 平成14年7月4日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B41J 2/01

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】 高野 豊

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100095728

【弁理士】

【氏名又は名称】 上柳 雅誉

【連絡先】 0266-52-3139

【選任した代理人】

【識別番号】 100107076

【弁理士】

【氏名又は名称】 藤綱 英吉

【選任した代理人】

【識別番号】 100107261

【弁理士】

【氏名又は名称】 須澤 修

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013044

【納付金額】 21,000円

## 【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0109826

【プルーフの要否】 要

#### 【書類名】 明細書

【発明の名称】 圧力吸収装置、吐出装置、電気光学装置、基材を有するデバイス及び電子機器

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 流動性を有した液状体を被吐出物上に吐出する液滴吐出ヘッドと、この液滴吐出ヘッドに液状体を供給する液滴タンクとの間に配置され、前記液滴タンクから前記液滴吐出ヘッドへ供給される液状体の圧力変動を吸収する圧力吸収装置であって、

前記液滴タンクに接続される液滴導入口と、前記液滴吐出ヘッドに接続される液滴導出口と、これらを結ぶ流路と、この流路に連通した圧力吸収部とを備え、

前記液滴導入口、液滴導出口、流路及び圧力吸収部は、少なくとも前記液状体と接する面が前記液状体に対する耐食性を有する材料により形成されてなる ことを特徴とした圧力吸収装置。

【請求項2】 請求項1に記載の圧力吸収装置において、

前記耐食性材料は、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリオキシメチレン、環状オレフィンコポリマ及びポリパラフェニレンベンゾオキサゾールのうちの少なくとも何れか一つである

ことを特徴とした圧力吸収装置。

【請求項3】 流動性を有した液状体を供給する液滴タンクと、前記液滴タンクから供給された液状体を被吐出物上に吐出する液滴吐出ヘッドとを有した吐出装置であって、

前記液滴タンクと前記液滴吐出ヘッドとの間には、請求項1または2に記載の 圧力吸収装置が設けられた

ことを特徴とした吐出装置。

【請求項4】請求項3に記載の吐出装置において、

前記圧力吸収装置の液滴導出口と、前記液滴吐出ヘッドとはゴムブッシュを介して連結され、

少なくとも、前記ゴムブッシュの液状体と接する面は、前記液状体に対する耐 食性を有する材料で構成されている ことを特徴とした吐出装置。

【請求項5】請求項4に記載の吐出装置において、

前記耐食性材料はフッ素ゴム、フッ素樹脂、エラストマ、ブチルゴム及びシリコンゴムのうちの少なくとも何れか一つである

ことを特徴とした吐出装置。

【請求項 6 】 エレクトロルミネッセンス素子を有する電気光学装置であって、

前記エレクトロルミネッセンス素子は、電極が複数設けられた基板及びこの基板上に前記電極に対応して複数設けられたエレクトロルミネッセンス発光層を備え

前記エレクトロルミネッセンス発光層は、エレクトロルミネッセンス発光材料 を含有する液状体が請求項3から5の何れかに記載の吐出装置から前記基板上に 吐出されることにより形成された

ことを特徴とする電気光学装置。

【請求項7】 カラーフィルタを有する電気光学装置であって、

前記カラーフィルタは、基板と、この基板上に形成された異なる色のカラーフィルタ層とを備え、

前記カラーフィルタ層は、所定の色のカラーフィルタ材料を含有する液状体が請求項3から5の何れかに記載の吐出装置から前記基板上に吐出されることにより 形成された

ことを特徴とする電気光学装置。

【請求項8】 基材と、この基材上に吐出された流動性を有する液状体とを 有するデバイスであって、

前記液状体は、請求項3から5の何れかに記載の吐出装置から前記基板上に吐 出された

ことを特徴とするデバイス。

【請求項9】 請求項6または7に記載の電気光学装置を具備したことを特徴とする電子機器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、圧力吸収装置、この圧力吸収装置を有する吐出装置、この吐出装置により製造されるカラーフィルタやエレクトロルミネッセンス(ElectroLumines cence; EL)素子を有する電気光学装置、基材を有するデバイス及びこの電気光学装置を有する電子機器に関する。

[0002]

#### 【背景技術】

近年、カラーフィルタやEL素子等を用いた電気光学装置が広く用いられている。カラーフィルタやEL素子は、基板上にフィルタ材料や、EL発光材料をドット状に吐出して、塗布することで形成されている。具体的には、液滴吐出ヘッドを基板上で複数回主走査させながら、液滴吐出ヘッドからフィルタ材料や、EL発光材料を含有する液滴を吐出している。

液滴吐出ヘッドの走査中には、液滴吐出ヘッド内の液滴や、液滴吐出ヘッドと 液滴タンクとを結ぶチューブ内の液滴に加速度が加わり、液滴の供給圧力が変動 してしまうため、安定した液滴の吐出が困難となる。そこで、従来からインクジェットプリンター用の吐出装置に設けられている圧力吸収装置をカラーフィルタ や、EL素子の製造の際に使用する方法が考えられている。

[0003]

#### 【発明が解決しようとする課題】

しかし、この圧力吸収装置は、水溶性の液状体に対する耐食性しか有しておらず、特殊な溶剤等を使用するカラーフィルタや、EL素子の製造に使用した場合には、圧力吸収装置が損傷する虞がある。

[0004]

本発明の目的は、このような問題に鑑みて、液状体の性状を問わず、安定して液滴吐出ヘッドから液滴を吐出させることができる圧力吸収装置、この圧力吸収装置を有する吐出装置、この吐出装置により製造されるカラーフィルタやEL素子を有する電気光学装置、基材を有するデバイス及びこの電気光学装置を有する電子機器を提供することである。

[0005]

#### 【課題を解決するための手段】

そのため、本発明は以下の構成を採用して前記目的を達成しようとするもので ある。

具体的には、本発明の圧力吸収装置は、流動性を有した液状体を被吐出物上に 吐出する液滴吐出ヘッドと、この液滴吐出ヘッドに液状体を供給した液滴タンク との間に配置され、前記液滴タンクから前記液滴吐出ヘッドへ供給される液状体 の圧力変動を吸収する圧力吸収装置であって、前記液滴タンクに接続される液滴 導入口と、前記液滴吐出ヘッドに接続される液滴導出口と、これらを結ぶ流路と 、この流路に連通した圧力吸収部とを備え、前記液滴導入口、液滴導出口、流路 及び圧力吸収部は、少なくとも前記液状体と接する面が前記液状体に対する耐食 性を有する材料により形成されてなることを特徴とする。

[0006]

ここで、圧力吸収装置は、液滴導入口、液滴導出口、流路及び圧力吸収部の液 状体と接する面のみが耐食性材料で被覆されていてもよく、また、全体が耐食性 材料で構成されていてもよい。

本発明では、液状体が接する面が耐食性材料で覆われているため、液状体と接する面の腐食等による圧力吸収装置の損傷を防止できる。従って、液状体の性状を問わず、液滴吐出ヘッドから安定して液滴を吐出させることが可能となる。このように、安定して液滴を吐出できるので、不良品の発生率を低減でき、生産性も向上することができる。

[0007]

この際、前記耐食性材料は、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリオキシメチレン、環状オレフィンコポリマ及びポリパラフェニレンベンゾオキサゾールのうちの少なくとも何れか一つであることが好ましい。

フッ素樹脂としては、例えば、テトラフルオロエチレンーパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体(Tetra Fluoro Ethylene Perfluoroalkylvinylcopolymer; PFA)、ポリテトラフルオロエチレン (Poly Tetra Fluoro Ethylene; PTFE)、ポリ三フッ化塩化エチレン (Poly Chloro Tri Fluoro Ethylene; PCTFE) 等が

あげられる。

E L素子を製造する際には、耐食性材料として、ポリエチレン (polyethylene; PE)、ポリプロピレン (Polypropylene; PP)、フッ素樹脂、ポリオキシメチレン (Polyoxymethylene; POM)、環状オレフィンコポリマ (COC)、ポリパラフェニレンベンゾオキサゾール (Poly(p-phenylene-2,6-benzobisoxazole); PBO)を使用できる。また、カラーフィルタを製造する際には、ポリプロピレン、環状オレフィンコポリマを使用することが特に好ましい。

例えば、EL素子やカラーフィルタの製造には、EL発光材料や、カラーフィルタ材料を特殊な有機溶剤に溶かした液状体を使用するため、上述した耐食性材料を使用することで、圧力吸収装置をEL素子やカラーフィルタの製造に使用できる。

[0008]

本発明の吐出装置は、流動性を有した液状体を供給する液滴タンクと、前記液滴タンクから供給された液状体を被吐出物上に吐出する液滴吐出ヘッドとを有した吐出装置であって、前記液滴タンクと前記液滴吐出ヘッドとの間には、請求項1または2に記載の圧力吸収装置が設けられたことを特徴とする。

このような吐出装置は、前述した圧力吸収装置を有しており、同様の作用、効果 を奏することができる。つまり、液状体の性状を問わず、安定して液滴吐出ヘッ ドから液滴を吐出できる。

[0009]

この際、前記圧力吸収装置の液滴導出口と、前記液滴吐出ヘッドとはゴムブッシュを介して連結され、少なくとも、前記ゴムブッシュの液状体と接する面は、前記液状体に対する耐食性を有する材料で構成されていることが好ましい。

ここで、ゴムブッシュは、液状体と接する面が耐食性材料で構成されていれば よい。従って、ゴムブッシュ全体を耐食性材料で成形してもよく、あるいは、柔 軟性を有するゴム材料、例えばシリコンゴム等に耐食性材料をコーティングした 2層構造としてもよい。

圧力吸収装置と、液滴吐出ヘッドとをつなぐゴムブッシュも耐食性材料で構成 することで、吐出装置の耐食性を向上させることができる。

#### [0010]

さらに、前記耐食性材料はフッ素ゴム、フッ素樹脂、エラストマ、ブチルゴム 及びシリコンゴムのうちの少なくとも何れか一つであることが好ましい。

ゴムブッシュは、圧力吸収装置の液滴導出口等の周囲に密着して液状体の漏れを防ぐものである。そのため、ゴムブッシュは、圧力吸収装置の液滴導出口を差し込んだ際、液滴導出口の形状に応じて変形可能な程度の柔軟性を有することが好ましい。この点を考慮すると、ゴムブッシュ全体を耐食性材料で成形する場合、フッ素ゴム、エラストマ、ブチルゴム、シリコンゴムが好適である。ここで、フッ素ゴムとしては、フッ化ビニリデン系(FKM)、テトラフルオロエチレンプロピレン系(FEPM)、テトラフルオロエチレンパーフルオロビニルエーテル系(FFKM)のものがあげられる。中でも、フッ素ゴムの一種で、高い耐食性、耐熱性を有するパーフルオロゴム(いわゆるパーフルオロエラストマも含む)を使用することが特に好ましい。

一方、ゴムブッシュをゴム材料に耐食性材料をコーティングした2層構造とする 場合には、ゴム材料との密着性が必要とされるため、フッ素樹脂が特に好ましい

#### [0011]

本発明の電気光学装置は、エレクトロルミネッセンス素子を有する電気光学装置であって、前記エレクトロルミネッセンス素子は、電極が複数設けられた基板及びこの基板上に前記電極に対応して複数設けられたエレクトロルミネッセンス発光層を備え、前記エレクトロルミネッセンス発光層は、エレクトロルミネッセンス発光材料を含有する液状体が請求項3から5の何れかに記載の吐出装置から前記基板上に吐出されることにより形成されたこと、あるいは、カラーフィルタを有する電気光学装置であって、前記カラーフィルタは、基板と、この基板上に形成された異なる色のカラーフィルタ層とを備え、前記カラーフィルタ層は、所定の色のカラーフィルタ材料を含有する液状体が請求項3から5の何れかに記載の吐出装置から前記基板上に吐出されることにより形成されたことを特徴とする

電子光学装置のEL素子やカラーフィルタは、前述した吐出装置により生産効

率よく製造されているため、電子光学装置の生産性の向上も図ることができる。

[0012]

本発明のデバイスは、基材と、この基材上に吐出された流動性を有する液状体とを有するデバイスであって、前記液状体は、請求項3から5の何れかに記載の 吐出装置から前記基板上に吐出されたことを特徴とする。

本発明の吐出装置は、流動性を有する液状体を被吐出物である基材上に吐出して基材を有するデバイスを製造することに適している。デバイスの液状体は、前述した吐出装置により安定して吐出されているため、デバイスの生産性を向上できる。

[0013]

本発明の電子機器は、請求項6または7に記載の電気光学装置を有することを 特徴とする。

ここで、電子機器としては、上述した電気光学装置を液晶パネル等の表示装置 として使用したパソコンや携帯電話等が考えられる。

上述した電子光学装置を有することで、電気光学装置と同様の作用効果を享受することができる。

[0014]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。

「製造装置1の構成]

図1には、カラーフィルタの製造に使用される製造装置1が示されている。

製造装置1は、吐出装置2を3つ備えている。吐出装置2は、カラーフィルタ 4の基板41上にカラーフィルタ材料を含有する液状体(図4参照)を吐出させ るものであり、3つの吐出装置2はそれぞれ赤、青、緑の液状体を吐出する。

[0015]

また、製造装置1は、主走査装置11と、基板位置制御装置14とを有している。

主走査装置11は、後述する吐出装置2の液滴吐出ヘッド22及び圧力吸収装置23を保持するものである。駆動モータ12に制御回路13から駆動信号が供給

されると主走査装置11が駆動し、液滴吐出ヘッド22及び圧力吸収装置23が Y軸方向に移動する。

基板位置制御装置14は、カラーフィルタ4の基板41を保持するものである。 駆動モータ15に制御回路13から駆動信号が供給されると基板位置制御装置1 4が駆動し、基板41がX軸方向に移動する。

[0016]

[吐出装置2の構成]

図2及び図3には、吐出装置2が示されている。

世出装置2は、液状体を供給する液滴タンク21と、液滴タンク21から供給された液状体を吐出する液滴吐出ヘッド22とを有している。この液滴タンク21と液滴吐出ヘッド22との間には、圧力吸収装置23が設けられている。

[0017]

圧力吸収装置23は、液滴タンク21から液滴吐出ヘッド22へ供給される液 状体の圧力変動を吸収するためのものである。この圧力吸収装置23は、圧力吸 収装置本体231と、フィルム232と、フィルタ234とを有する。

[0018]

圧力吸収装置本体231には、液滴タンク21にチューブ211を介して接続される液滴導入口231Aと、液滴吐出ヘッド22に接続される液滴導出口231Bとが形成されている。液滴導出口231Bは2つ設けられており、各液滴導出口231Bは、ゴムブッシュ24を介して液滴吐出ヘッド22に形成された2つの供給管221Aにそれぞれ接続されている。

ゴムブッシュ24は、図示しないが内部に流路が形成されており、液滴導出口231Bや供給管221Aが差し込まれる部分には、円周方向に突起が形成されている。ゴムブッシュ24に液滴導出口231Bや供給管221Aを嵌め込むと、突起が潰れて液滴導出口231Bや供給管221Aの周囲をシールするようになっている。

このようなゴムブッシュ24は、液状体に対する耐食性を有する耐食性材料で構成されている。耐食性材料としては、例えば、パーフルオロゴム、エラストマ、ブチルゴム及びシリコンゴムがあげられる。

#### [0019]

また、圧力吸収装置本体231には、液滴導入口231A及び液滴導出口23 1Bを結ぶ溝状の流路231Cと、この流路231Cと連通した圧力吸収部23 1Dとが形成されている。

流路231Cは、液滴導入口231Aからの液状体を圧力吸収部231Dまで導く第一の流路231C'と、圧力吸収部231Dからの液状体を液滴導出口231Bまで導く第二の流路(図示略)とを備えている。

第二の流路は二つに分岐しており、それぞれが各液滴導出口231Bにつながっている。

圧力吸収部231Dと第二の流路との境目には、フィルタ234が超音波溶着により取り付けられている。このフィルタ234は、第二の流路にゴミや気泡を流入させないために設けられたものである。フィルタ234は、液状体に対する耐食性を有する樹脂、例えば、ポリプロピレン、環状オレフィンコポリマ、ポリエチレンやSUS等で形成されている。

#### [0020]

さらに、圧力吸収装置本体231には、その流路231C及び圧力吸収部23 1Dを覆うようにフィルム232が熱溶着される。このフィルム232は、液状体に対する耐食性を有する耐食性材料、例えば、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレンとナイロンとの積層フィルムで形成されている。

このような、圧力吸収装置23の液滴導入口231A、液滴導出口231B、 流路231C及び圧力吸収部231Dは、液状体に対する耐食性材料で構成され ている。耐食性材料としては、例えば、ポリプロピレン、環状オレフィンコポリ マ、ポリエチレンがあげられる。また、耐食性材料は、このような樹脂一種類か ら構成されるものであってもよく、2種類以上混合した樹脂から構成されるもの であってもよい。

#### [0021]

液滴吐出ヘッド22は、供給管221Aが形成され、液状体が供給されるヘッドフレーム221と、このヘッドフレーム221に取り付けられる振動板222 と、この振動板222に固定される振動子223とを有する。 振動板222は、樹脂フィルム(図示略)と、この樹脂フィルムに固着された金属製の枠部(図示略)とを有しており、この枠部がヘッドフレーム221に固着されている。振動板222の下方には、圧力発生室225Aが形成されたスペーサ225が設けられている。さらに、このスペーサ225の下方には、液状体をジェット状に噴射するためのノズル226Aが設けられたノズルプレート226が設けられている。

[0022]

振動子223は、その一方の面がヘッドフレーム221の内面に接着される制 振板227に取り付けられている。また、振動子223の電極はフィルム基板2 5を介して、回路基板26につながっている。

[0023]

このような液滴吐出ヘッド22からは次の様にして液状体が吐出される。 振動子223の電極に回路基板26から約30Vの電圧を加減することで振動子 223が伸縮し、これに伴い振動板222が振動する。振動板222が振動する

と振動板222に形成された圧力発生室225Aの容積が変化して圧力が発生する。この圧力により液状体がノズル226Aから吐出される。

[0024]

[カラーフィルタ4の構成及び製造]

図4 (d)には、上述した製造装置1を用いて製造されたカラーフィルタ4が示されている。カラーフィルタ4は、ガラス、プラスチックなどによって形成された方形状の基板41と、この基板41の表面に、液状体をドットパターン状に塗布したカラーフィルタ層42とを備えている。このカラーフィルタ層42上には、保護膜43が積層されている。

[0025]

図4を参照してカラーフィルタ4の製造方法について説明する。

予め隔壁411が形成された基板41(図4(a))を製造装置1の基板位置 制御装置14に保持させる。隔壁411は、透光性のない樹脂材料によって形成 されており、例えば格子パターン状に配置されている。

制御回路13により、駆動モータ12が駆動すると、主走査装置11が駆動して

液滴吐出ヘッド22及び圧力吸収装置23が基板41上を一往復する。この際、 液滴吐出ヘッド22から隔壁411間に液状体の液滴が供給される。

[0026]

次に、駆動モータ15により基板位置制御装置14が駆動して基板41が所定 距離X軸方向に移動する。再度、駆動モータ12により主走査装置11が駆動す ると、液滴吐出ヘッド22及び圧力吸収装置23が基板41上を一往復する。こ の操作が繰り返されることで全ての隔壁411間に液状体が供給される(図4( b))。

なお、図4(b)において、符号42RはR(赤)の色を有する液状体を示し、符号42GはG(緑)の色を有する液状体を示し、そして符号42BはB(青)の色を有する液状体を示している。

[0027]

隔壁411間に所定量の液状体が充填されると、ヒータ(図示略)によって基板41を加熱して、液状体の溶媒を蒸発させる。この蒸発により、図4(c)に示すように液状体の体積が減少し、平坦化する。体積の減少が激しい場合には、カラーフィルタ4として十分な膜厚が得られるまで、液状体の供給と加熱蒸発とを繰り返して実行する。以上の処理により、最終的に液状体の固形分のみが残留して膜化し、これにより、カラーフィルタ層42が完成する。

[0028]

以上により、カラーフィルタ層42を形成した後、このカラーフィルタ層42を完全に乾燥させるために、所定の温度で所定時間の加熱処理を実行する。その後、カラーフィルタ層42を保護する保護膜43を形成する。保護膜43は、製造装置1を用いて成膜してもよく、その他の方法、例えば、スピンコート法、ロールコート法、リッピング等といった手法を用いて成膜してもよい。

[0029]

[液晶装置5の構成]

このようにして製造されたカラーフィルタ4は、図5に示すような電気光学装置である液晶装置5に使用される。

液晶装置5は、液晶パネル51に半導体チップとしての液晶駆動用IC52A

および液晶駆動用IC (図示略)を実装し、配線接続要素としてのFPC (Flex ible Printed Circuit) 53を液晶パネル51に接続する。さらに、液晶装置5は、液晶パネル51の裏面側に照明装置54をバックライトとして設けることによって形成される。

[0030]

液晶パネル51は、第1基板511と第2基板512とをシール材513によって貼り合わせることによって形成される。

第1基板511は透明なガラスや、透明なプラスチックなどによって形成された板状の基材511Aを有する。この基材511Aの内側表面(図7の上側表面)には反射膜511Bが形成され、その上に絶縁膜511Cが積層され、その上に第1電極511Dが形成され、さらにその上に配向膜511Eが形成される。

[0031]

第2基板512は透明なガラスや、透明なプラスチックなどによって形成された板状の基材512Aを有する。この基材512Aの内側表面(図7の下側表面)にはカラーフィルタ4が設けられ、その上に第2電極512Dが形成され、さらにその上に配向膜512Eが形成される。

[0032]

この液晶装置5は、図6に示すようなパーソナルコンピュータ500Aや、図7に示すような携帯電話500B等の電子機器に組み込まれる。

[0033]

従って、本実施形態によれば、以下の効果を奏することができる。

(1) 圧力吸収装置23の液滴導入口231A、液滴導出口231B、流路23 1C及び圧力吸収部231Dは、耐食性材料で構成されているため、液状体と接する面の腐食による圧力吸収装置23の損傷を防止できる。また、この圧力吸収装置23により、液状体の圧力変動が吸収されるので、液滴吐出ヘッド22から安定して液滴を吐出させることが可能となる。従って、カラーフィルタ4の不良品の発生率を低減させ、カラーフィルタ4の生産効率を向上させることができる

[0034]

(2) 圧力吸収装置23に使用される耐食性材料として、ポリエチレン、ポリプロピレン、環状オレフィンコポリマを使用しており、これらの樹脂はカラーフィルタ4の液状体に対する耐食性が特に高いものであるため、より効果的に圧力吸収装置23の損傷を防止することができる。

[0035]

(3) さらに、液滴導入口231A、液滴導出口231B、流路231C及び圧力吸収部231Dの全体を耐食性材料で構成したため、液状体と接する面のみに耐食性材料を塗布する場合に比べ、圧力吐出装置23の製造に手間を要しない。

[0036]

(4) 圧力吸収装置23と、液滴吐出ヘッド22とをつなぐゴムブッシュ24は、液状体に対する耐食性を有する耐食性材料で構成されている。従って、吐出装置2をより耐食性の高いものとすることができる。

[0037]

(5) さらに、ゴムブッシュ24の耐食性材料は、パーフルオロゴム、エラストマ、ブチルゴム及びシリコンゴムであり、耐食性のみならず、柔軟性を有している。従って、液滴導出口231B等をゴムブッシュ24に差し込むと、形成された突起が潰れ、液滴導出口231B等をシールすることができるので、液状体漏れを確実に防止することができる。

[0038]

(6)また、圧力吸収部231Dと第二の流路との境目に取り付けられるフィルタ234も液状体に対する耐食性を有する樹脂、例えば、ポリプロピレン、環状オレフィンコポリマ、ポリエチレンやSUS等で形成したため、さらに、圧力吸収装置23の耐食性を高めることができる。

[0039]

(7) また、液晶装置5のカラーフィルタ4は、前述した吐出装置2により生産効率よく製造されているため、液晶装置5、さらには、この液晶装置5が組み込まれたパーソナルコンピュータ500Aや携帯電話500B等の電子機器の生産性の向上も図ることができる。

[0040]

次に、本発明の第2実施形態を説明する。尚、以下の説明では、既に説明した 部分と同一の部分については、同一符号を付してその説明を省略する。

#### [0041]

#### [発光装置7の構成]

図8に示すように、電気光学装置である発光装置7は、複数の走査線701と、走査線701に対して交差する方向に延びる複数の信号線702と、信号線702に並列に延びる複数の電源線703とがそれぞれ配線された構成とされている。

走査線701および信号線702の各交点付近には、画素領域Aが設けられている。

信号線702には、シフトレジスタ、レベルシフタ、ビデオラインおよびアナログスイッチを備えるデータ側駆動回路704が接続されている。

走査線701には、シフトレジスタおよびレベルシフタを備える走査側駆動回 路705が接続されている。

#### [0042]

画素領域Aの各々には、走査線701を介して走査信号がゲート電極に供給されるスイッチング用の薄膜トランジスタ722と、このスイッチング用の薄膜トランジスタ722を介して信号線702から共有される画素信号を保持する保持容量capと、該保持容量capによって保持された画素信号がゲート電極に供給される駆動用の薄膜トランジスタ723と、この駆動用薄膜トランジスタ723を介して電源線703に電気的に接続したときに当該電源線703から駆動電流が流れる有機EL素子(表示素子)70が設けられている。

発光装置7は、走査線701が駆動されてスイッチング用の薄膜トランジスタ722がオンになると、そのときの信号線702の電位が保持容量 capに保持され、保持容量 capに状態に応じて、駆動用の薄膜トランジスタ723のオン・オフ状態が決まるようになっている。

発光装置7は、駆動用の薄膜トランジスタ723のチャネルを介して、電源線703から画素電極711に駆動電流が流れると、この電流が機能層710を介して陰極72に流れ、機能層710が電流値に応じて発光するようになっている

[0043]

図9~図11に示すように、発光装置7では、基板8上に表示素子70が形成され、その上に封止部9が形成されている。

基板 8 は、ガラス等からなる透明な基体 6 上に、回路素子部 7 4 が形成された構成とされている。

図10及び図11に示すように、回路素子部74では、基体6上にシリコン酸化物からなる下地保護膜6cが形成され、この下地保護膜6c上に、多結晶シリコンからなる島状の半導体膜741が形成されている。

回路素子部74には、以下の構成を有する薄膜トランジスタ723が形成されている。

半導体膜741には、ソース領域741aおよびドレイン領域741bが高濃度Pイオン打ち込みにより形成されている。Pが導入されていない部分はチャネル領域741cとなっている。

[0044]

回路素子部74には、下地保護膜6cおよび半導体膜741を覆う透明なゲート絶縁膜742が形成され、ゲート絶縁膜742上にはA1、Mo、Ta、Ti、W等からなるゲート電極743(走査線701)が形成され、ゲート電極743およびゲート絶縁膜742上には透明な第1層間絶縁膜744aと第2層間絶縁膜744bが形成されている。

ゲート電極743は、半導体膜741のチャネル領域741cに対応する位置 に設けられている。

[0045]

図11に示すように、第1および第2層間絶縁膜744a、744bには、半 導体膜741のソース、ドレイン領域741a、741bにそれぞれ接続される コンタクトホール745、746が形成されている。

第2層間絶縁膜744bに形成されたコンタクトホール745は、第2層間絶縁膜744b上に設けられた画素電極711に接続されている。第1層間絶縁膜744aに形成されたコンタクトホール746は、電源線703に接続されてい

る。

[0046]

図9および図10に示すように、回路素子部74内には、走査側駆動回路70 5、705に接続される駆動回路用制御信号配線705aと駆動回路用電源配線705bとが設けられている。

回路素子部74には、前述の保持容量 c a p およびスイッチング用の薄膜トランジスタ722が形成されている。

[0047]

表示素子70は、複数の画素電極711と、その上に設けられた発光素子部7 1と、その上に設けられた陰極72 (対向電極)とを備えている。

図10および図11に示すように、画素電極711は、例えばITOから形成され、平面視略矩形にパターニングされて形成されている。この画素電極711の厚さは、 $50\sim200$ nmの範囲が好ましく、特に150nm程度が望ましい

発光素子部71は、画素電極711上にそれぞれ形成された機能層710と、 各機能層710を区画するバンク部712とを主体として構成されている。

[0048]

図11に示すように、機能層710は、画素電極711上に積層された正孔注 入/輸送層710aと、正孔注入/輸送層710a上に隣接して形成された発光 層710b(EL発光層)とから構成されている。

正孔注入/輸送層710aは、発光層710bの発光効率、寿命等の素子特性 を高めるためのもので、正孔を発光層710bに注入する機能を有するとともに 、正孔を正孔注入/輸送層710a内部において輸送する機能を有する。

正孔注入/輸送層 7 1 0 a の材料としては、例えばポリエチレンジオキシチオフェン等のポリチオフェン誘導体とポリスチレンスルホン酸等の混合物を用いることができる。

[0049]

この正孔注入/輸送層710 a は、画素電極711上に正孔注入/輸送層710 a の材料を含有する液状体を塗布することで形成されている。具体的には、カ

ラーフィルタ4の製造時と同様に、主走査装置11及び基板位置制御装置14を 駆動して行う。

ここで、前記実施形態では、圧力吸収装置23の圧力吸収部231D等に使用される耐食性材料をポリプロピレン等としたが、正孔注入/輸送層710aを成形する際には、環状オレフィンコポリマ、ポリパラフェニレンベンゾオキサゾール、ポリオキシメチレン、ポリプロピレン等を使用する。また、フィルタ234もこれらの樹脂またはSUS等を使用する。さらに、ゴムブッシュ24には、前記実施形態と同様、例えば、パーフルオロゴム、エラストマ、ブチルゴム及びシリコンゴムを使用する。

[0050]

発光層 7 1 0 b は、正孔注入/輸送層 7 1 0 a から注入された正孔と、陰極 7 2 から注入される電子とが再結合し、発光が得られるようになっている。

図9に示すように、発光層710bは、赤色発光層Rと、緑色発光層Gと、青色発光層Bとからなる。

発光層710bの材料としては、有機発光材料、例えばトリス(8-キノリノール)アルミニウム錯体(Alg)等を用いることができる。

[0051]

ここでも、発光層 7 1 0 b は、有機発光材料を含有する液状体を吐出装置 2 の液滴吐出ヘッド 2 2 から吐出させることで形成される。この際、圧力吸収装置 2 3 の圧力吸収部 2 3 1 D 等に使用される耐食性材料は、フッ素樹脂、ポリオキシメチレン、ポリプロピレンであることが好ましい。また、フィルタ 2 3 4 もこれらの樹脂または S U S 等を使用する。さらに、ゴムブッシュ 2 4 には、例えば、フッ素ゴムを使用することが好ましく、中でもパーフルオロゴム(パーフロロエラストマを含む)を使用することが特に好ましい。

[0052]

バンク部712は、基板8側に位置する無機物バンク層712a(第1バンク層)と、基板8から離れて位置する有機物バンク層712b(第2バンク層)とが積層されて構成されている。

無機物バンク層712aの一部、および有機物バンク層712bの一部は、画

素電極711の周縁部上に形成されている。

すなわち、無機物バンク層712aは、画素電極711の周縁部に平面的に重なるように形成されている。有機物バンク層712bも同様に、画素電極711 の周縁部に平面的に重なる位置に形成されている。

[0053]

無機物バンク層712aは、有機物バンク層712bよりも画素電極711の中央側に達するように形成されている。

無機物バンク層 712aは、例えば、 $SiO_2$ 、 $TiO_2$ 等の無機材料からなることが好ましい。この無機物バンク層 712aの厚さは、50~200nmの範囲が好ましく、特に 150nm程度が望ましい。

有機物バンク層 7 1 2 b は、耐熱性、耐溶媒性のある材料、例えばアクリル樹脂、ポリイミド樹脂等から形成されている。この有機物バンク層 7 1 2 b の厚さは、 0 . 1 ~ 3 . 5 μ m の範囲が好ましく、特に 2 μ m 程度が望ましい。

[0054]

図9および図10に示すように、陰極72は、矩形状とされ、発光素子部71 の全面を覆うように形成されている。

陰極72は、例えば、カルシウムなどからなる第1層72aと、アルミニウムなどからなる第2層72bとが積層された構成とすることができる。

第2層72 b は、発光層710 b から発した光を基体6側に反射させるもので、A1、Agを用いることができる。第2層72 b は、A1層とAg層からなる積層膜としてもよい。

第2層72 b上には、SiO、SiO2、SiN等からなる酸化防止用の保護層を設けてもよい。

陰極72は、メカニカルマスクなどを用いて蒸着法、スパッタ法、CVD法等で形成することができる。

[0055]

図9および図10に示すように、基板8は、略矩形状に形成され、内側(基板中央側)に位置する矩形状の表示領域6aと、表示領域6aの外側(基板周縁側)に位置する非表示領域6bとに区画されている。

なお、符号6dは、非表示領域6bにおいて、表示領域6aに隣接する位置に 形成されたダミー表示領域である。

以下の説明において、上方および下方とは、図9における上方および下方を指 し、右方および左方は、図9における右方および左方を指す。

基板8の下辺8dには、フレキシブル基板80が取り付けられ、フレキシブル 基板80上には駆動IC81が設けられている。

[0056]

表示領域 6 a は、マトリックス状に配置された発光素子部 7 1 が形成される領域であり、有効表示領域ともいう。

非表示領域6bにおいて、表示領域6aの右方および左方に相当する位置の回路素子部74には、走査側駆動回路705(走査側駆動回路705R、705L)が設けられている。

右側の走査側駆動回路705Rの右方、および左側の走査側駆動回路705Lの左方に相当する位置の回路素子部74内には、走査側駆動回路705R、705Lに接続される駆動回路用制御信号配線705aおよび駆動回路用電源配線705bが設けられている。

[0057]

表示領域 6 a の上方には、検査回路 7 0 6 が設けられ、製造途中や出荷時の発 光装置の品質、欠陥の検査を行うことができるようになっている。

検査回路706の上方、および右側の駆動回路用制御信号配線705aの右方に相当する位置の回路素子部74には、緑色に発光する発光層710bに接続される電源線703(第1電源線703G)が形成されている。

第1電源線703Gは、検査回路706の上方において左右に延びる第1部分703G1と、駆動回路用制御信号配線705aの右方において上下に延びる第2部分703G2とからなるL字状に形成されている。

[0058]

電源線703Gの第1部分703G1の上方、および第2部分703G2の右方に相当する位置の回路素子部74には、青色に発光する発光層710bに接続される電源線703 (第2電源線703B)が形成されている。

第2電源線703Bは、第1部分703G1の上方において左右に延びる第1部分703B1と、第2部分703G2の右方において上下に延びる第2部分703B2とからなるL字状に形成されている。

[0059]

電源線703Bの第1部分703B1の上方、および左側の駆動回路用制御信号配線705aの左方に相当する位置の回路素子部14には、赤色に発光する発光層710bに接続される電源線703(第3電源線703R)が形成されている。

第3電源線703 Rは、第1部分703 B 1 の上方において左右に延びる第1部分703 R 1 と、駆動回路用制御信号配線705 a の左方において上下に延びる第2部分703 R 2 とからなる L 字状に形成されている。

電源線703の外側(基板周縁側)には、陰極72に接続された陰極用配線7 3(対向電極用配線)が形成されている。

[0060]

陰極用配線73は、第3電源線703Rの第1部分703R1の上方に形成された第1部分73aと、電源線703Rの第2部分703R2の左方に形成された第2部分73bと、第2電源線703Bの第2部分703B2の右方に形成された第3部分73cとからなるコ字状に形成されている。

この発光装置7において、第1部分73 a は、矩形状の基板8の上部に、上辺8 a に沿って左右方向に延在するように形成されている。第1部分73 a の一端部よび他端部は、それぞれ上辺8 a の一端部近傍および他端部近傍に達している。

[0061]

第2部分73bは、矩形状の基板8の左部に、左辺8bに沿って上下方向に延 在するように形成されている。第2部分73bの一端部および他端部は、それぞ れ左辺8bの一端部近傍および他端部近傍に達している。

第3部分73cは、矩形状の基板8の右部に、右辺8cに沿って上下方向に延在するように形成されている。第3部分73cの一端部および他端部は、それぞれ右辺8cの一端部近傍および他端部近傍に達している。

陰極用配線73は、陰極72の周縁72cよりも内側(基板中央側)に設けるのが好ましい。

すなわち、陰極用配線73は、周縁73e(第1部分73aの上縁、第2部分73bの左縁、および第3部分73cの右縁)が、陰極72の周縁72cよりも基板中央側に位置するように形成するのが好ましい。

[0062]

陰極用配線73の周縁73eと、陰極72の周縁72cとの距離は、1mm以上(好ましくは2mm以上)とするのが好適である。

この距離がこの範囲を下回ると、陰極72の形成位置にずれが生じたときに、 陰極72と陰極用配線73との接触面積が小さくなり、これらの間の電気抵抗が 大きくなるおそれがある。

陰極用配線73の幅は、電源線703の幅(第1~第3電源線703G、70 3B、703Rの幅の合計)以上に設定するのが好ましい。

陰極用配線73の幅がこの範囲を下回ると、機能層710を流れる電流が低下 しやすくなるため好ましくない。

[0063]

陰極用配線73の下端部73d、73d(第2および第3部分73b、73cの下端部)は、接続配線80aを介して、フレキシブル基板80上の駆動IC81(駆動回路)に接続されている。

陰極用配線73は、複数の配線層が積層された構成とすることができる。

これら配線層の材料としては、Al、Mo、Ta、Ti、W、Cu、TiN、およびこれらの合金を挙げることができる。

陰極用配線73は、走査線701を形成する材料と信号線702を形成する材料のうち少なくとも一方により形成することもできる。

この材料としては、例えばA1、Mo、Ta、Ti、W、Cu、TiN、およびこれらの合金を挙げることができる。

表示領域6a、走査側駆動回路705、駆動回路用制御信号配線705a、駆動回路用電源配線705b、検査回路706、電源線703、陰極用配線73は、陰極72の周縁72cよりも内側(基板中央側)に形成されている。

すなわち、表示領域 6 a、走査側駆動回路 7 0 5、駆動回路用制御信号配線 7 0 5 a、駆動回路用電源配線 7 0 5 b、検査回路 7 0 6、電源線 7 0 3、陰極用配線 7 3 は、陰極 7 2 に覆われるように形成されている。

#### [0064]

図10に示すように、封止部9は、外気中の水や酸素などによって陰極72および発光素子部71が酸化するのを防止するものであり、缶封止基板94と、缶封止基板94を基板8に接合する封止樹脂93とから構成されている。

缶封止基板94は、ガラス、金属、合成樹脂等からなるもので、下面側には、 表示素子70を収納する凹部94 a が設けられている。

凹部94aには水、酸素等を吸収するゲッター剤層95を形成するのが好ましい。

缶封止基板94は、その周縁部において封止樹脂93を介して基板8に接合されている。

封止樹脂93は、熱硬化樹脂、紫外線硬化樹脂等からなり、特に、熱硬化樹脂 の1種であるエポキシ樹脂からなることが好ましい。

封止部9は、陰極72を覆うように形成するのが好ましい。

すなわち、封止樹脂93の周縁93aが、陰極72の周縁72cよりも外側( 基板周縁側)に位置するように形成するのが好ましい。

#### [0065]

この発光装置7においては、駆動用の薄膜トランジスタ723のチャネルを介して、電源線703から画素電極711に駆動電流が流れると、この電流が機能層710、陰極72を経て陰極用配線73に流れ、機能層710が電流値に応じて発光する。

機能層710から基体6側に発した光は、回路素子部74および基体6を透過して観測者側に出射される。

機能層710から陰極72側に発した光は、陰極72により反射されて、回路 素子部74および基体6を透過して観測者側に出射される。

なお、陰極72として、透明な材料を用いることにより、光を陰極側から出射 させることができる。透明な材料としては、ITO、Pt、Ir、Ni、Pdを 用いることができる。

[0066]

なお、本発明は前述の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の目的を 達成できる範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。

例えば、前記各実施形態では、製造装置1をカラーフィルタ4や表示素子70の製造に使用していたが、用途はこれらの製造に限られず、例えば、プリント回路基板の電気配線を形成するために、液状金属や導電性材料、金属含有塗料などを吐出して金属配線などをする構成、基材上に形成される微細なマイクロレンズを吐出にて光学部材を形成する構成、基板上に塗布するレジストを必要な部分だけに塗布するように吐出する構成、プラスチックなどの透光性基板などに光を散乱させる凸部や微小白パターンなどを吐出形成して光散乱板を形成する構成、液晶パネルに使用される液晶材料を基材上に塗布する構成、液晶パネルの配向膜を吐出にて形成する構成、試薬検査装置などのように、DNA(deoxyribonucleic acid;デオキシリボ核酸)チップ上にマトリクス配列するスパイクスポットにRNA(ribonucleic acid;リボ核酸)を吐出させて蛍光標識プローブを作製してDNAチップ上でハイブリタゼーションさせるなど、基材に区画されたドット状の位置に、試料や抗体、DNA(de oxyribonucleic acid;デオキシリボ核酸)などを吐出させてバイオチップを形成する構成などにも利用できる。

[0067]

前記各実施形態では、電気光学装置はパーソナルコンピュータ500Aや携帯電話500Bみ込まれるとしたが、例えば、電子手帳、ページャ、POS (Point of Sales)端末、ICカード、ミニディスクプレーヤ、液晶プロジェクタ、エンジニアリング・ワークステーション (Engineering Work Station; EWS)、ワードプロセッサ、テレビ、ビューファインダ型またはモニタ直視型のビデオテープレコーダ、電子卓上計算機、カーナビゲーション装置、タッチパネルを備えた装置、時計、ゲーム機器などの様々な電子機器に組み込まれてもよい。

[0068]

さらに、前記各実施形態では、図2に示したような電気的な信号に基づき、液滴を吐出する吐出装置2に圧力吸収装置23を組み込んだが、これに限られず、

空気圧により液滴を吐出する方式の吐出装置に圧力吸収装置 2 3 を組み込んでもよい。

#### [0069]

また、前記実施形態では、圧力吸収部231D等全体が耐食性材料により構成されているとしたが、本発明では、少なくとも、液状体に接する面が耐食性材料で構成されていればよい。従って、圧力吸収部231D等を耐食性を有しない樹脂で形成し、液状体が接する面にのみ前述した耐食性材料をコーティングしてもよい。このようにすれば、耐食性材料の使用量が少量で済むため、製造コストの低減を図ることができる。

#### [0070]

さらに、前記実施形態では、耐食性材料として、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリオキシメチレン、環状オレフィンコポリマ及びポリパラフェニレンベンゾオキサゾール等をあげたがこれらには限られない。すなわち、耐食性材料は液状体に対する耐食性を有するものであればよく、例えば、表1に示すように液状体に応じて適宜選択すればよい(表1において〇は特に適している、△は適している、×は適していないことを示している。)。

#### [0071]

#### 【表1】

	オーバーコート	液晶	配向膜	レジスト
coc	0	0	0	×
PBO	×	0	0	0
POM	0	0	0	0
PE	×	△~×	0~Δ	0~Δ
PP	0	0	0	0

#### [0072]

また、吐出装置2に設けられたゴムブッシュ24は、ゴムブッシュ24自体がフッ素ゴム、エラストマ、ブチルゴム、シリコンゴムから構成されているとしたが、ゴムブッシュは、シリコンゴム等の柔軟性を有するゴム材料に耐食性材料をコーティングした2層構造であってもよい。2層構造とする場合には、ゴム材料

との密着性が必要とされるため、耐食性材料としてフッ素樹脂をコーティングすることが好ましい。

また、耐食性材料としては、これらに限られず、例えば表2に示すように液状体に応じて適宜選択すればよい(表2において○は特に適している、△は適している、×は適していないことを示している。)。

[0073]

#### 【表2】

	オーバーコート	液晶	配向膜	レジスト
フッ素ゴム(パーフルオロ ゴムを除く)	×	×	×	×
パーフルオロゴム	0	0	0	0
シリコンゴム	Δ	0	0	0
ブチルゴム	△∼×	Δ	0	×
エラストマ	0	×	×	×

## [0074]

さらに、ゴムブッシュ24の液状体と接する面を耐食性材料で構成しなくてもよい。本発明では、圧力吸収装置23の液滴導入口231A、液滴導出口231B、流路231C及び圧力吸収部231Dの液状体と接する面が耐食性材料で構成されていればよいからである。

[0075]

#### 【発明の効果】

このような本発明によれば、液状体の性状を問わず、安定して液滴吐出ヘッドから液滴を吐出させることができる圧力吸収装置、この圧力吸収装置を有する吐出装置、この吐出装置により製造されるカラーフィルタやEL素子を有する電気光学装置、基材を有するデバイス及びこの電気光学装置を有する電子機器を提供することができるという効果がある。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

本発明の第一実施形態にかかる製造装置を示す斜視図である。

【図2】

吐出装置を示す分解斜視図である。

【図3】

前記吐出装置の斜視図である。

【図4】

前記製造装置により製造されるカラーフィルタを示す断面図である。

【図5】

前記カラーフィルタを有する電気光学装置を示す断面図である。

【図6】

前記電気光学装置を具備したパーソナルコンピュータを示す斜視図である。

【図7】

前記電気光学装置を具備した携帯電話を示す斜視図である。

【図8】

本発明の第二実施形態の発光装置の回路図である。

【図9】

前記発光装置の画素領域の平面構造を示す平面図である。

【図10】

図9のA-B方向の断面図である。

【図11】

図10の要部を示す断面図である。

【符号の説明】

1	製造装置
1	202 J.P. 202 I.P.

2 吐出装置

22 液滴吐出ヘッド

23 圧力吸収装置

24 ゴムブッシュ

231B 液滴導出口

231D 圧力吸収部

231C 流路

#### 特2002-196460

231A 液滴導入口

4 カラーフィルタ

4 1 基板

42 カラーフィルタ層

5 液晶装置

500A パーソナルコンピュータ

500B 携帯電話

7 発光装置

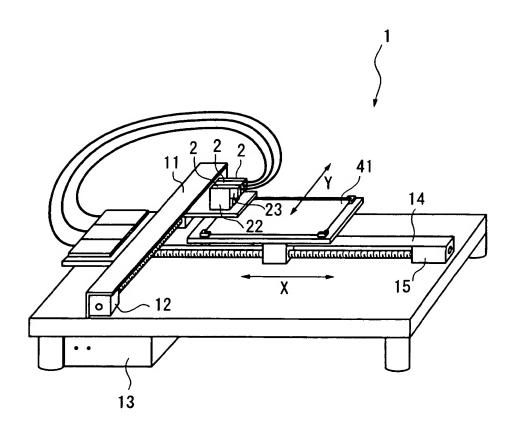
70 表示素子

710b 発光層

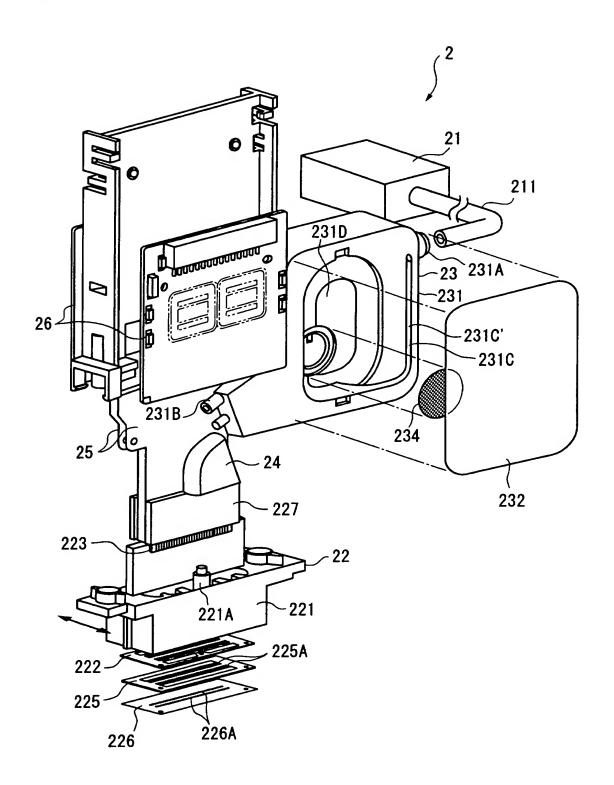
【書類名】

図面

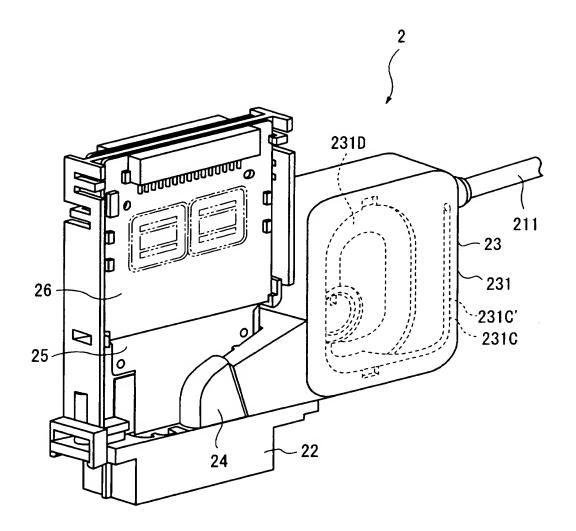
【図1】



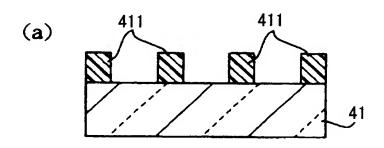
[図2]

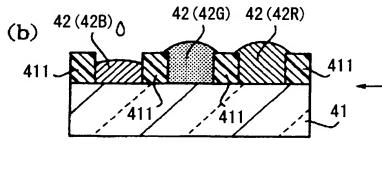


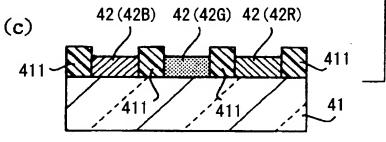
【図3】

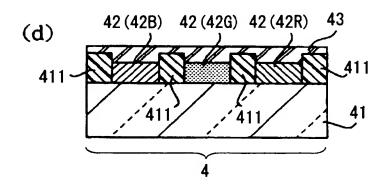


【図4】

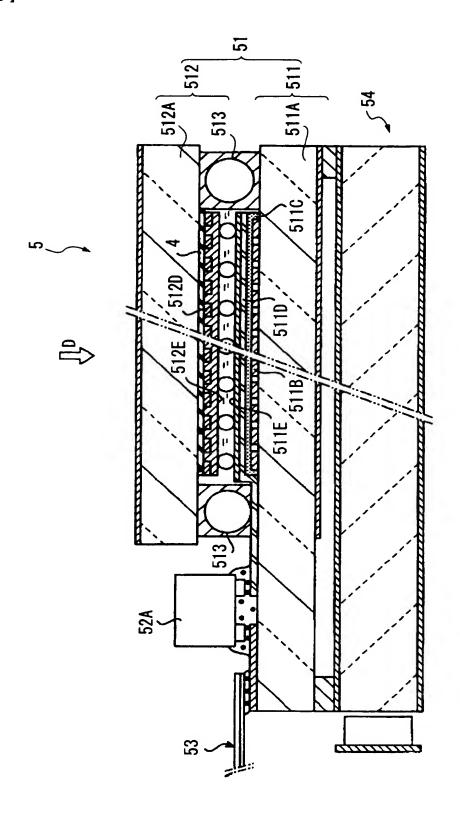




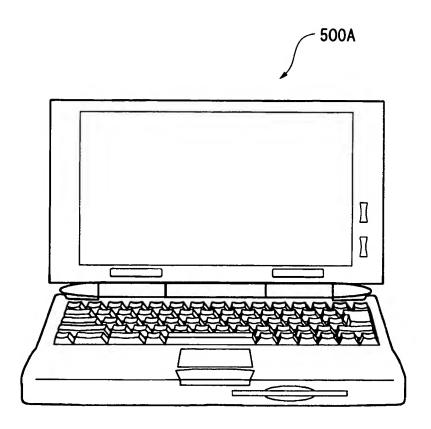




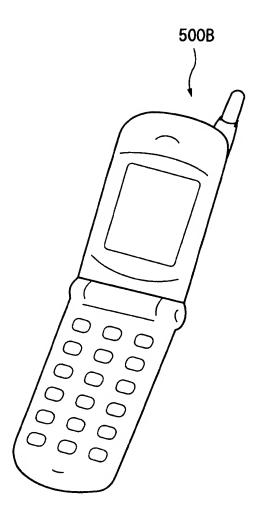
【図5】



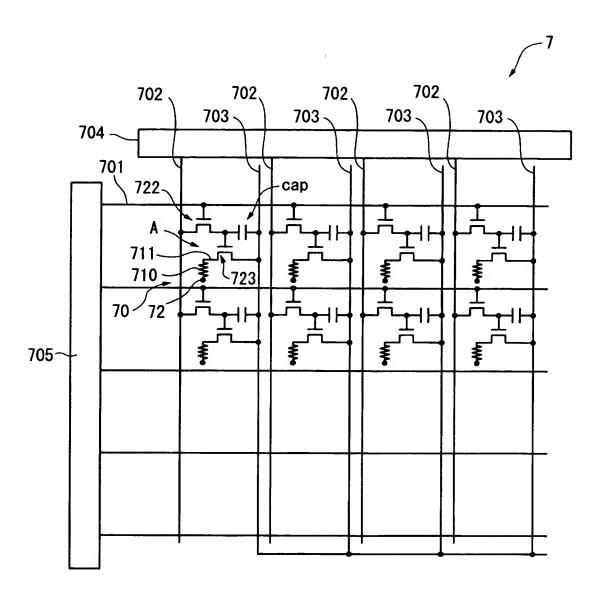
【図6】



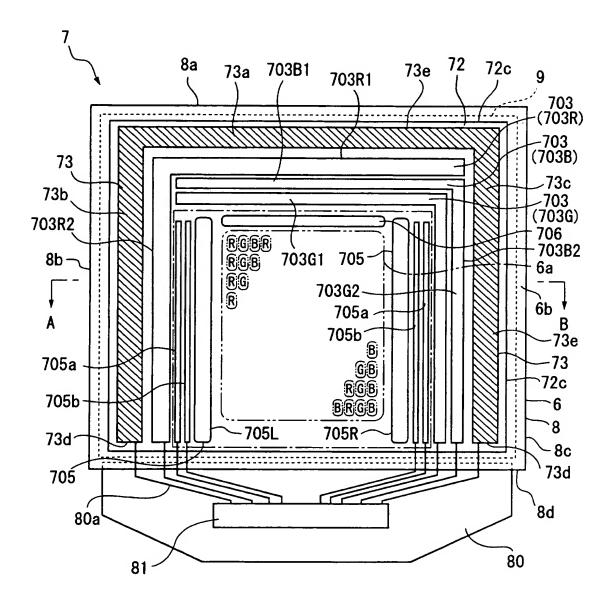
【図7】



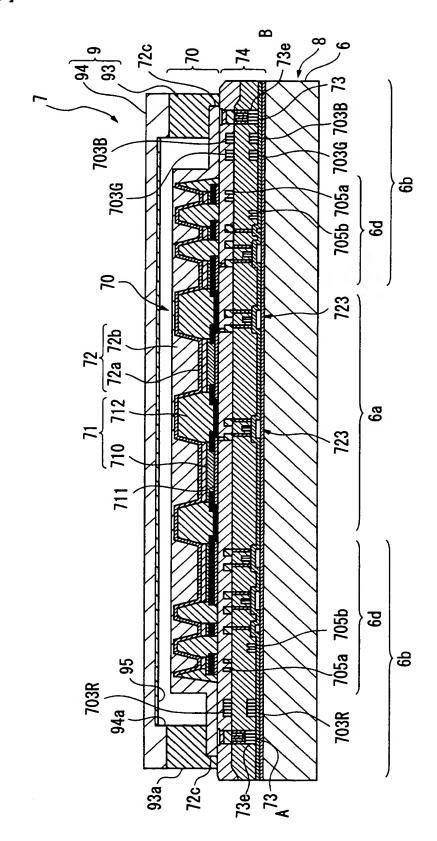
【図8】



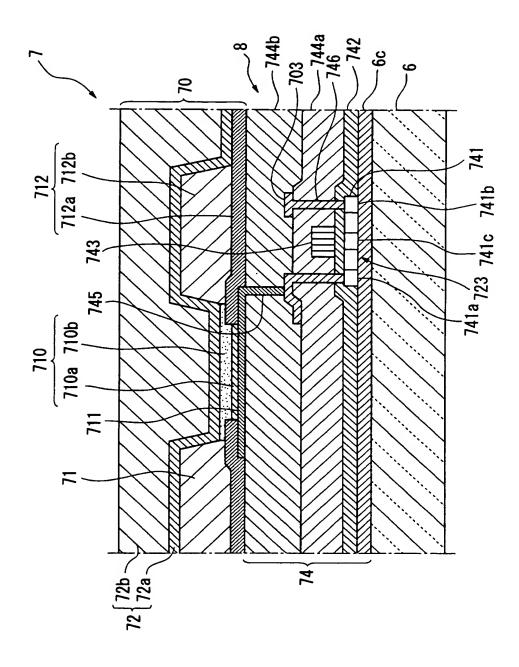




【図10】



【図11】





#### 【書類名】 要約書

#### 【要約】

【課題】液状体の性状を問わず、安定して液滴吐出ヘッドから液滴を吐出させることができる圧力吸収装置、この圧力吸収装置を有する吐出装置、この吐出装置により製造されるカラーフィルタやEL素子を有する電気光学装置、基材を有するデバイス及びこの電気光学装置を有する電子機器を提供すること。

【解決手段】圧力吸収装置23の液滴導入口231A、液滴導出口231B、流路231C及び圧力吸収部231Dを、液状体に対する耐食性材料により構成する。また、液滴導出口231Bと液滴吐出ヘッド22の供給管221Aとの間に設けられるゴムブッシュ24も、液状体に対する耐食性を有する耐食性材料で構成する。

#### 【選択図】 図2

### 出願人履歴情報

識別番号 [000002369]

変更年月日
1990年
8月20日
変更理由]
新規登録

住 所 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

氏 名 セイコーエプソン株式会社